

製程/矽智財使用權限申請說明

● 申請流程

■ 申請網址 → https://www.tsri.org.tw/fab_services/index.jsp?menu=apply

■ Step_1 >> 勾選教師(教授)擬申請之製程/矽智財選項

(若未勾選，系統使用權限無法開啟)

Step_2 >> 點按 製程/矽智財申請

Step_3 >> 繳交相關文件資料

● 應繳資料

使用分類	SL 製程	EDA Cloud 製程	General 製程	Encrypted 製程	Virtual 製程
製程代號	TN16FFC/TN28HPCplu/ AISOC	TN40G/TN90GUTM/ T18/SiGe18/ D35/T18HVG2	U18/P15/ GaN25/GIPD/ IMEC-SiPh WIPD	TN90GUTM-E/ T18-E/ SiGe18-E/D35-E	C18
相關流程	資料繳齊/取得權限→SL 內使用	資料繳齊/取得權限→EDA Cloud 帳號建立完成→EDA Cloud 內使用	資料繳齊/取得權限→下載檔案使用	資料繳齊→資安實地稽核通過/資安宣導課程與考試通過→取得權限→下載檔案使用	資料繳齊/取得權限→下載檔案使用
申請應繳資料與處理事項	1.製程資料使用申請書暨使用者名單-SL 製程(紙本一份) 2.使用者名單(Excel 檔) 3.申請 TSMC 相關製程使用須簽署三方 NDA，相關事宜請洽製程聯絡窗口(請參閱下方「注意事項」：學校校方代表完成 TSMC NDA 簽署一覽表) 4.TSMC NDA 附件(紙本一式二份:請參閱製程	1.製程資料使用申請書暨使用者名單-EDA Cloud 製程(紙本一份) 2.使用者名單(Excel 檔) 3.申請 TSMC 相關製程使用須簽署三方 NDA，相關事宜請洽製程聯絡窗口(請參閱下方「注意事項」：學校校方代表完成 TSMC NDA 簽署一覽表) 4.TSMC NDA 附件(紙本一式二份:請參閱製程	1.製程資料使用申請書暨使用者名單-General 製程(紙本一份) 2.使用者名單(Excel 檔) 3.申請 IMEC-SiPh 製程使用須簽署三方 NDA 與授權書，相關事宜請洽製程聯絡窗口 4.矽智財使用申請書(紙本一份：U18 之 IP 適用)	1.製程資料使用申請書暨使用者名單-Encrypted 製程(紙本一份) 2.使用者名單(Excel 檔) 3.申請 TSMC 相關製程使用須簽署三方 NDA，相關事宜請洽製程聯絡窗口(請參閱下方「注意事項」：學校校方代表完成 TSMC NDA 簽署一覽表) 4.TSMC NDA 附件(紙本一式二份:請參閱製程	1.製程資料使用申請書暨使用者名單-Virtual 製程(紙本一份) 2.使用者名單(Excel 檔)

<p><u>資料使用申請須知與說明</u>)</p> <p>5.SL 計畫書(Word 檔) SL 計畫書(範例)</p>	<p><u>程資料使用申請須知與說明</u>)</p> <p>5.<u>矽智財使用申請書</u> (紙本一份: T18HVG2/TN90GUTM 之 IP 適用)</p> <p>6. <u>EDA Cloud 帳號申請</u></p>		<p><u>程資料使用申請須知與說明</u>)</p> <p>5.<u>加密製程資料保護聲明書</u>(紙本一份)</p> <p>6.<u>加密製程資料管理自我檢核表與佐證資料</u> (紙本各一份：每半年提交)；佐證資料請參閱：<u>加密製程使用環境佐證範例</u></p> <p>7.<u>資安實地稽核</u>(首次申請必查，之後每年抽查)</p> <p>8.<u>資安宣導課程與考試</u> (每年參加)</p>	
---	---	--	---	--

<p>注意事 項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>製程/矽智財申請檢核表(check list)</u> ● <u>製程資料使用申請須知與說明</u> ● <u>加密製程資料申請與使用規範</u> ● <u>加密製程資料銷毀確認書</u> (紙本一份：停權或不再使用時提交) ● <u>IP 修改申請單</u> ● <u>學校校方代表完成 TSMC NDA 簽署一覽表</u> ● <u>學校系所代表完成 IMEC NDA 簽署一覽表</u> ● <u>製程資料使用權限查詢</u> (TSRI 網站→晶片製作→晶片製作→下線申請→相關連結：檢視下線資格) ● <u>製程聯絡窗口</u> ● <u>EDA Cloud 使用申請</u>(請至：<u>「EDA Cloud 帳號電子化申請流程系統」</u>)
------------------	--